

## 半導体産業サプライチェーン強化事業 委託仕様書

### 1 業務名

半導体産業サプライチェーン強化事業

### 2 事業の目的及び概要

県内の半導体関連事業者が、国内外の大規模展示会への共同出展や先進企業等とのマッチングを通じて新たなビジネスパートナーや顧客を獲得し、最新情報を効率的に収集できるよう支援することを目的として実施し、企業の競争力向上、新規事業創出、サプライチェーンの強靱化を促進する。

### 3 業務内容

委託する業務の範囲は、次のとおりとする。

#### (1) 半導体大規模展示会への共同出展支援

国内外の大規模半導体展示会の共同出展を支援し、広範なマッチング機会の創出とブランド力向上を図る。

##### ① 国内大規模展示会への共同出展支援

県内に事業所を有する半導体関連事業者6社程度を対象に、国内の大規模展示会（SEMICON Japan、ネプコンジャパン、九州半導体産業展 等から選択）への共同出展を支援する。なお、企業の選定にあたっては、単独では出展が難しい中小企業者を中心に選定を行う。

- ・企画・募集関連業務
- ・ブース設営・装飾関連業務
- ・広報・集客関連業務
- ・会期中の運営・サポート
- ・会期後の報告・精算

##### ② 国外大規模展示会（台湾）の情報収集・市場調査・共同出展等支援

台湾の半導体市場（SEMICON Taiwan）への共同出展ブースを設け、県内企業の商談獲得と成果最大化を支援する。出展に際し、台湾半導体市場の動向調査や展示会の詳細調査を行い、県内企業にとって最適な出展となるよう支援する。共同出展が困難と判断された場合（ブースが確保できなかった場合を含む）、県内企業関係者による現地視察を通じた台湾市場のニーズ把握、シーズ発信、商談機会の模索に重点を置く。収集した情報に基づき、次年度以降の共同出展を含む事業展開に資するよう、当該予算範囲内で市場調査や現地視察等に充当し、国内の他の展示会等への費用転用も可能とする。

- ・企画・出展手続関連
- ・ブース設営・輸送関連
- ・広報・通訳関連
- ・会期中の運営・サポート

・会期後の報告・精算

## (2) 国内外半導体関連の先進企業等視察及びマッチング支援事業

### ① 台湾企業視察・マッチング支援

台湾の半導体関連企業と岡山県内企業との関係性を深化させ、具体的なビジネス連携へと発展させ、県内企業の国際競争力の向上、新たなサプライチェーンの構築、技術交流促進のため、現地視察及びマッチング等のコーディネート活動を実施する。

### ② 国内先進企業視察・マッチング支援

半導体先進地である北海道、東北地方、及び「シリコンアイランド」として知られる九州の半導体産業クラスター等との連携を強化するために、相互間での視察等を行うとともに、マッチングイベントを開催する。

## 4 業務に係る留意事項

- (1) 業務の実施に当たっては、県と十分協議し、県の指示に従うこと。
- (2) 専門的知識を有する職員を配置するなど必要な実施体制を組むとともに、業務の進捗を管理する責任者や会計、庶務に関する担当者を明確にするなど、組織体制を整えた上で、必要な関係職員を配置し、効率的な業務の推進に努めること。
- (3) 本事業に関連する支援状況等の進捗について情報共有を図ること。また、業務方針の確認や情報交換等を行うため、原則、月1回以上県と打ち合わせを行うこと。
- (4) 大規模展示会共同出展や先進企業等とのマッチング支援の進捗状況を報告書にまとめ、四半期ごとに県に報告すること。
- (5) 業務の実施に当たり、業務委託契約書又は本仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、県と受託者の協議により決定する。

## 5 実績報告書等の提出

委託業務が終了したときは、速やかに実績報告書を1部提出すること。

## 6 委託期間

契約締結の日から令和9年3月31日までとする。

## 7 委託限度額

33,022,105円（消費税及び地方消費税の額を含む。）以内とする。

## 8 その他留意事項

事業実施に当たって、疑義が生じた場合は、原則として、本県の指示に従うこと。